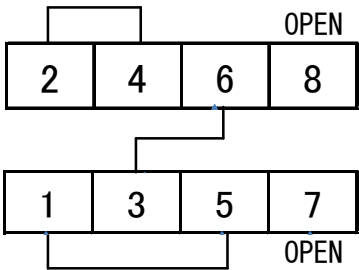
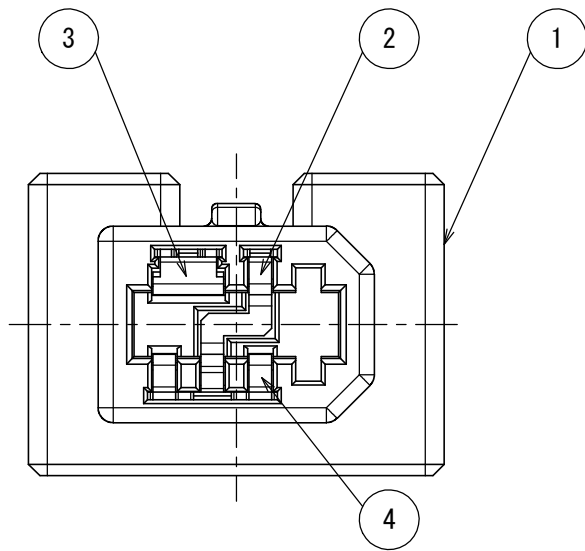
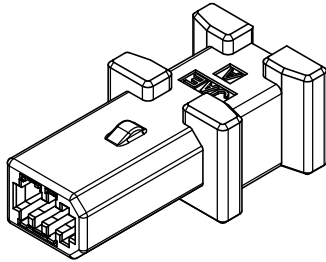
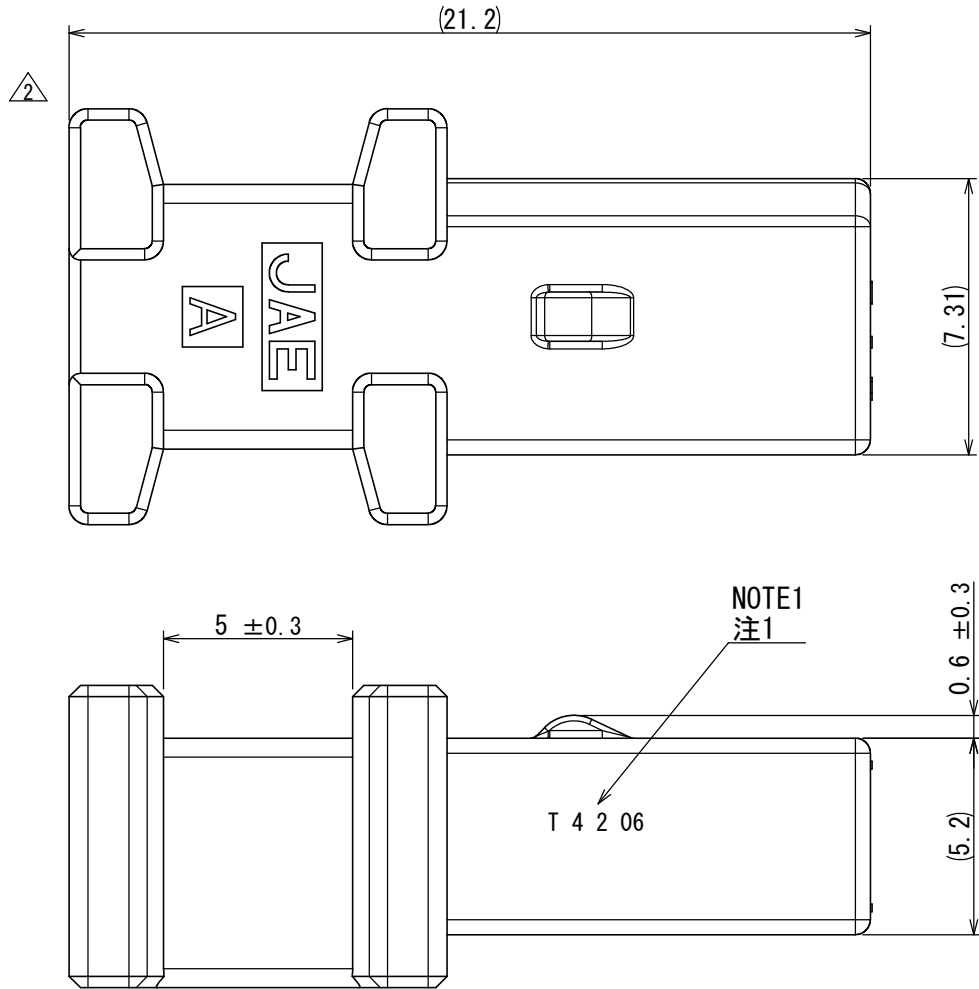
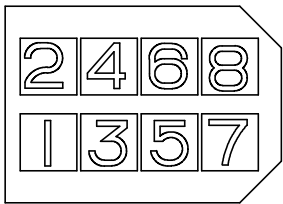


図面番号(DRAWING NO.) SJ114930

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	25/JUL/2014	009573	DRAWING FORMAT ADD SPECIFICATION AND REVISED FORM	—	M. TANAKA	O. TAKAGI	T. MIYASHITA
3	03/OCT/2014	010509	REVISED PART LIST	—	M. TANAKA	O. TAKAGI	T. MIYASHITA



WIREING SCHEMATIC



PIN NO.

NOTE1. PRODUCTION LOT NUMBER IS SHOWN AS INDICADED.

注記1. 図示の位置にロットNo. を表示する。

Lot NO. (Ex.)
ロット NO. (例.)

I 4 2 06

Manufacture day.
製造日

Manufacture month. (JAN. TO SEP.: 1~9, OCT.: 0, NOV.: X, DEC.: Y)

製造月 (1月~9月: 1~9, 10月: 0, 11月: X, 12月: Y)




Manufacture year. (It is shown at A.D. 1 digit.)

製造年 (西暦の下1桁で表示する。)

Identification code (T: JAE Taiwan, Ltd)

組立部門識別 (T: JAE Taiwan, Ltd)

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
4	CONTACT3	1	COPPER ALLOY	SELECTIVE GOLD PLATING OVER NICKEL CONTACT AREA: GOLD 0.3 μ m MIN	—
3	CONTACT2	1	COPPER ALLOY	SELECTIVE GOLD PLATING OVER NICKEL CONTACT AREA: GOLD 0.3 μ m MIN	—
2	CONTACT1	1	COPPER ALLOY	SELECTIVE GOLD PLATING OVER NICKEL CONTACT AREA: GOLD 0.3 μ m MIN	—
1	INSULATOR	1	GLASS FILLED PLASTIC	—	—

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30337 		第1版 (ORIGINAL DATE) 06/FEB/2014		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) DZ02	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ114930	版数 (VER.) 3
		製図 DR.	—	名称 (TITLE) DZ02B008DC1				
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	M. TANAKA					
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.	O. TAKAGI					
角度 (ANGLES)		承認 APPD.	T. MIYASHITA					
単位 (UNIT) : mm				質量 (MASS)				
. ±0.8		×° ±						
. × ±0.4		×°×' ±						
. ×× ±0.1								
. ××× ±								